

2024 新加坡國際發明展

參展辦法

『新加坡國際發明展』WorldInvent™ Singapore (WoSG) 2024，專注於創新的展覽。歡迎各國發明家來到新加坡激發靈感並與全球分享他們的想法。

一、主辦單位：中華創新發明學會、台灣國際發明得獎協會、國際創新聯盟總會

二、展覽名稱：2024 新加坡國際發明展

三、展覽地點：新加坡展覽館 Singapore Expo Hall 3B

1 Expo Dr, 新加坡 486150

四、展覽日期：2024 年 7 月 9 日（二）～2024 年 7 月 11 日（四）（共三天）

五、報名日期：即日起至 2024 年 4 月 30 日（二）截止

六、報名費用：每件參展作品 NT56,800

七、報名方式：

1.請下載中英文報名表、摘要(為 word 文件,勿轉成其他格式)，填妥後回傳至報名信箱：choice@mail2000.com.tw

2.請提供海報檔(70cmx100cm)、照片 1-2 張，影片或 ppt 簡報介紹(英文,2 分鐘內)，若已取得專利,請附上證書影本電子檔，可幫助國際評審更了解你的作品。

八、參展效益：

大會評審團於參展期間進行評鑑，優異者依評鑑等級頒發金牌、銀牌、銅牌等獎項。參展作品藉由國際性發明展展出，可徵求專利權讓渡或合作代理，拓展商機或透過國際性發表及競賽獲獎可作為升等加分作用。

九、匯款資料：

■ 中國信託銀行長安分行

戶名：台灣國際發明得獎協會

帳號：495-54052087-5

■ 郵政劃撥

帳號：50327332

戶名：台灣國際發明得獎協會吳智堯

十、報名截止日：

請將各項應備資料於 **2024年4月30日(二)前** E-mail 至本會信箱，

十一、中華民國代表團：

中華創新發明學會、台灣國際發明得獎協會

- 地址：台北市 10595 松山區復興北路 1 號六樓之四
- 電話：02-2778-2688
- 傳真：02-2752-2129
- E-mail：choice@mail2000.com.tw
- 相關報名文件請至學會網站下載 www.innosociety.org